

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2021-017

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 关于增加 2021 年度银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第十四次会议，2021 年 3 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过公司《关于 2021 年度向银行和融资租赁公司申请综合授信的议案》。同意公司 2021 年度内向银行申请总额度不超过 11 亿元的综合授信。详见公司 2020 年 12 月 23 日和 2021 年 3 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于 2021 年度向银行和融资租赁公司申请综合授信的公告》及《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

为进一步拓宽融资渠道，保障公司及子公司正常生产经营活动的资金需求，公司 2021 年度拟向银行新增授信额度 1.5 亿元，其中向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度 5000 万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度 5000 万元，向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度 5000 万元。授信期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增加综合授信额度后，公司 2021 年度向银行申请总额度不超过 12.5 亿元的综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次有关申请授信的具体事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021年4月2日